



## 超低EMI，AB/D切换，8W单声道音频功率放大器

### 概要

CS8509E是一款高效率，超低EMI，AB类D类模式可切换的8.0W单声道音频放大器。在电源电压为7.4V的情况下，CS8509E可以为4Ω的负载输出6.8W的功率。CS8509E在D类模式下，无需滤波器的PWM调制结构减少了外部元件、PCB面积和系统成本，而且也简化了设计。2.5~8.8V宽电压工作范围，D类模式高达90%的效率，快速的启动时间和纤小的封装尺寸使得CS8509E成为双节锂电池在串联的电源供电情况下最适用的音频功率放大器。CS8509E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS8509E对RF噪声的抑制能力，并且省去了传统音频功率放大器的BYPASS电容。CS8509E内置了过流保护，短路保护和过热保护，有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8509E提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择，其额定的工作温度范围为-40°C至85°C。

### 封装

- ESOP8L

### 描述

- 输出功率----D类模式  
 $V_{DD} = 8.5V, THD+N=10\%$   
 $RL = 8\ \Omega$  4.20W  
 $RL = 4\ \Omega$  8.50W
- 输出功率----AB类模式  
 $V_{DD} = 8.5V, THD+N=10\%$   
 $RL = 8\ \Omega$  4.00W  
 $RL = 4\ \Omega$  8.00W
- $V_{DD} = 5.0V, THD+N=1\%$   
 $RL = 8\ \Omega$  1.50W  
 $RL = 4\ \Omega$  2.65W
- $V_{DD} = 5.0V, THD+N=10\%$   
 $RL = 8\ \Omega$  1.30W  
 $RL = 4\ \Omega$  3.00W
- 工作电压范围:2.5~9.2V
- 优异的“噼噻-咔嚓”(pop-noise)杂音抑制能力
- 无需滤波的Class-D结构
- D类模式高达90%的效率
- 高的电源抑制比(PSRR)：在217Hz下为-80dB
- 快速的启动时间(200ms)
- 低静态电流(3mA)
- 低关断电流(<0.1μA)
- 过流保护，短路保护和过热保护
- 符合Rohs标准的无铅封装

### 应用：

- 多媒体音箱
- 扩音器

### 引脚排列以及定义



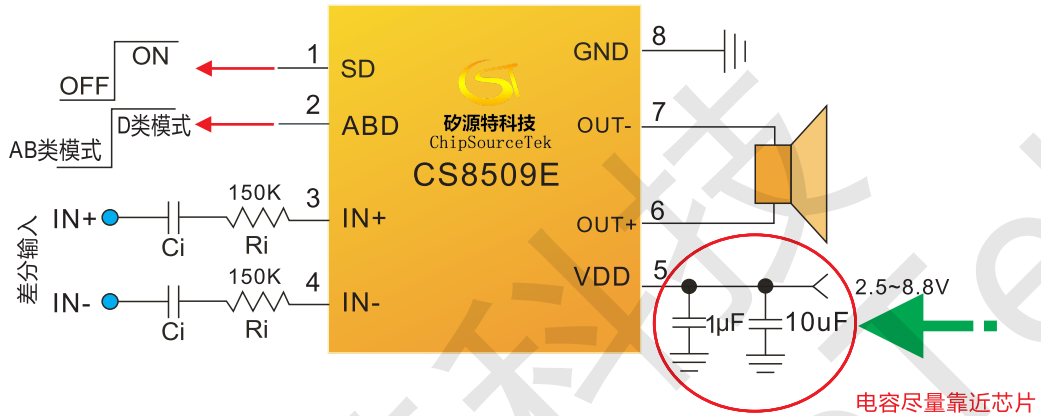
序号	符号	描述
1	SD	掉电控制管脚，低电平芯片关断，高电平芯片开启
2	ABD	AB类/D类切换选择，L选择AB类模式，H选择D类模式
3	IN+	音频输入正端
4	IN-	音频输入负端
5	VDD	电源
6	VO+	正相音频输出
7	VO-	反相音频输出
8	GND	地



深圳市矽源特科技有限公司

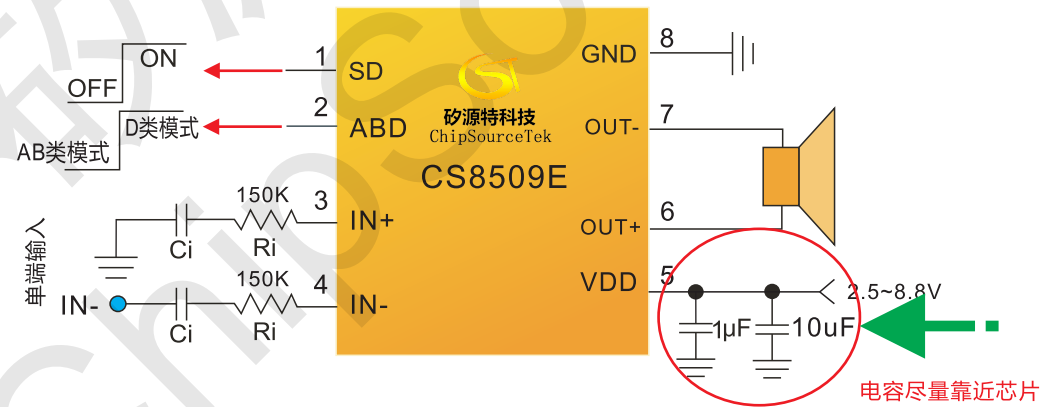
ShenZhen ChipSourceTek Technology Co., Ltd.

典型应用图 (差分输入应用图)



CS8509E应用电路图

典型应用图 (单端输入应用图)



CS8509E应用电路图



## 极限参数表<sup>1</sup>

参数	描述	数值	单位
V <sub>DD</sub>	无信号输入时供电电源	9.5	V
V <sub>I</sub>	输入电压	-0.3 to V <sub>DD</sub> +0.3	V
T <sub>J</sub>	结工作温度范围	-40 to 150	°C
T <sub>SDR</sub>	引脚温度 (焊接10秒)	260	°C
T <sub>STG</sub>	存储温度范围	-65 to 150	°C


## 推荐工作环境

参数	描述	数值	单位
V <sub>DD</sub>	输入电压	2.5~9.2	V
T <sub>A</sub>	环境温度范围	-40~85	°C
T <sub>j</sub>	结温范围	-40~125	°C

## 热效应信息<sup>2</sup>

参数	描述	数值	单位
θ <sub>JA</sub> (ESOP8)	封装热阻---芯片到环境热阻	40	°C/W

## 订购信息

产品型号	封装形式	器件标识	包装类型	数量
CS8509E	ESOP-8L		管装	100 units

## ESD 范围

ESD 范围HBM(人体静电模式) ----- ±4kV  
ESD 范围MM(机器静电模式) ----- ±400V

1. 上述参数仅仅是器件工作的极限值, 不建议器件的工作条件超过此极限值, 否则会对器件的可靠性及寿命产生影响, 甚至造成永久性损坏。
2. PCB板放置CS8509E的地方, 需要有散热设计. 使得CS8509E底部的散热片和PCB板的散热区域相连, 并通过过孔和地相连。



### 电气参数

T<sub>A</sub> = 25°C (除非特殊说明)

参数	描述	测试条件	最小	典型值	最大	单位
V <sub>OO</sub>	输出失调电压	V <sub>IN</sub> =0V, A <sub>v</sub> =2V/V V <sub>DD</sub> =2.5V to 9.2V		5	25	mV
PSRR	电源抑制比	V <sub>DD</sub> =2.5V to 9.2V, 217Hz		-80		dB
CMRR	共模抑制比	输入管脚短接, V <sub>DD</sub> =2.5V to 9.2V		-70		dB
I <sub>IH</sub>	高电平输入电流	V <sub>DD</sub> =9.2V, V <sub>I</sub> =V <sub>DD</sub>			50	μA
I <sub>IL</sub>	低电平输入电流	V <sub>DD</sub> =8.8V, V <sub>I</sub> =0V		5		μA
I <sub>DD</sub>	静态电流	V <sub>DD</sub> =7.5V, 无负载, 无滤波		4.6		mA
		V <sub>DD</sub> =3.6V, 无负载, 无滤波		2.5		
I <sub>SD</sub>	关断电流			0.1		μA
r <sub>DS(ON)</sub>	源漏导通电阻	V <sub>DD</sub> =7.5V		240		mΩ
		V <sub>DD</sub> =3.6V		300		
	关断状态下输出阻抗	V <sub>(SHUTDOWN)</sub> =0.35V		2		KΩ
f <sub>(SW)</sub>	调制频率	V <sub>DD</sub> =2.5V to 9.2V		750		KhZ
Gain	放大倍数			$\frac{500k\Omega}{R_{in}}$		V/V
R <sub>SD</sub>	SHUTDOWN 引脚下拉电阻			230		KΩ

### 工作特性

T<sub>A</sub>=25°C, Gain = 2 V/V, R<sub>L</sub> = 8 Ω D类模式 (除非特殊说明)

参数	描述	测试条件	最小	典型	最大	单位
P <sub>O</sub>	输出功率	V <sub>DD</sub> =8.5V, THD=10%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =4Ω		8.50		W
		V <sub>DD</sub> =8.5V, THD=1%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =4Ω		7.30		
		V <sub>DD</sub> =7.4V, THD=10%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8Ω		3.50		
		V <sub>DD</sub> =7.4V, THD=1%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8Ω		2.85		
		V <sub>DD</sub> =7.4V, THD=10%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =4Ω		7.00		
		V <sub>DD</sub> =7.4V, THD=1%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =4Ω		5.80		
		V <sub>DD</sub> =5.0V, THD=10%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8Ω		1.63		
		V <sub>DD</sub> =5.0V, THD=1%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8Ω		1.30		
		V <sub>DD</sub> =3.6V, THD=10%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =4Ω		1.70		
		V <sub>DD</sub> =3.6V, THD=1%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =4Ω		1.20		
		V <sub>DD</sub> =3.6V, THD=10%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8Ω		0.80		
		V <sub>DD</sub> =3.6V, THD=1%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8Ω		0.62		
THD+N	总谐波失真+噪声	V <sub>DD</sub> =7.4V, P <sub>O</sub> =1.6W, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8Ω		0.11		%
		V <sub>DD</sub> =4.2V, P <sub>O</sub> =0.4W, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8Ω		0.16		
		V <sub>DD</sub> =3.6V, P <sub>O</sub> =0.4W, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8Ω		0.15		
η	效率	V <sub>DD</sub> =5.0V, P <sub>O</sub> =0.6W, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8Ω		90		%
t <sub>ST</sub>	启动时间			200		ms



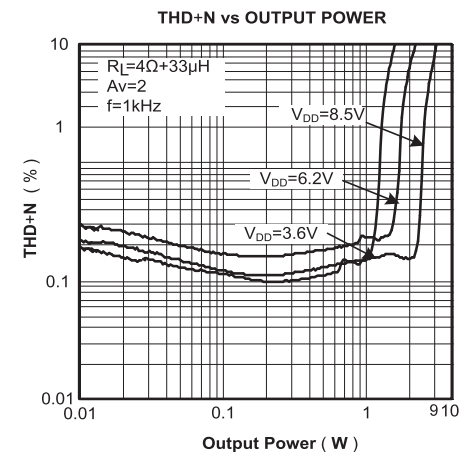
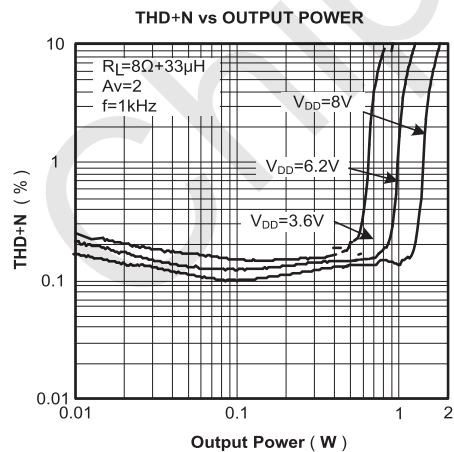
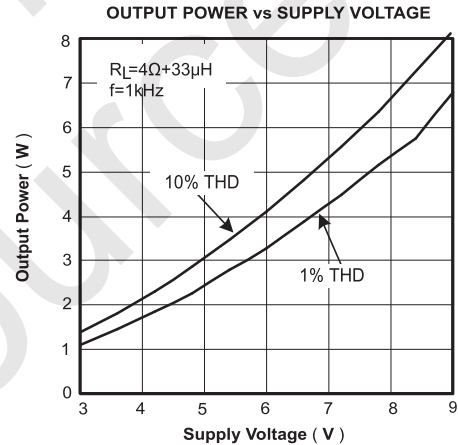
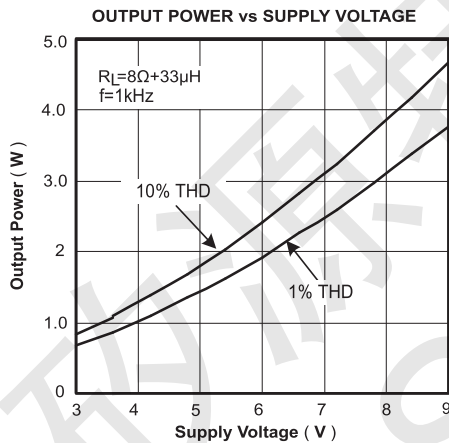
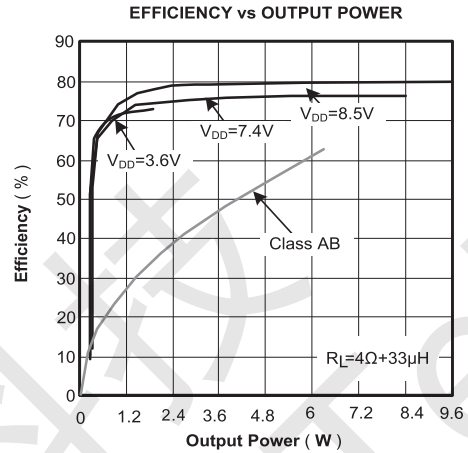
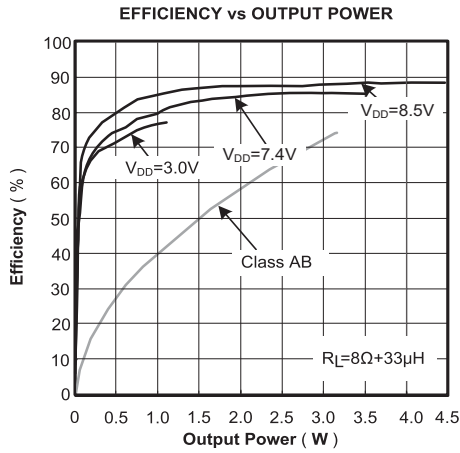
### 工作特性

$T_A=25^{\circ}\text{C}$ , Gain = 2 V/V,  $R_L = 8\ \Omega$  AB类模式 (除非特别说明)

参数	描述	测试条件	最小	典型	最大	单位
P <sub>O</sub>	输出功率	V <sub>DD</sub> =8.5V, THD=10%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =4 $\Omega$		8.00		W
		V <sub>DD</sub> =8.5V, THD=1%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =4 $\Omega$		7.50		
		V <sub>DD</sub> =7.4V, THD=10%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8 $\Omega$		3.50		
		V <sub>DD</sub> =7.4V, THD=1%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8 $\Omega$		3.00		
		V <sub>DD</sub> =7.4V, THD=10%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =4 $\Omega$		6.90		
		V <sub>DD</sub> =7.4V, THD=1%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =4 $\Omega$		5.60		
		V <sub>DD</sub> =5.0V, THD=10%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8 $\Omega$		1.56		
		V <sub>DD</sub> =5.0V, THD=1%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8 $\Omega$		1.00		
		V <sub>DD</sub> =3.6V, THD=10%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =4 $\Omega$		1.30		
		V <sub>DD</sub> =3.6V, THD=1%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =4 $\Omega$		1.00		
		V <sub>DD</sub> =3.6V, THD=10%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8 $\Omega$		0.70		
		V <sub>DD</sub> =3.6V, THD=1%, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8 $\Omega$		0.52		
		THD+N	总谐波失真+噪声	V <sub>DD</sub> =7.4V, P <sub>o</sub> =1.0W, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8 $\Omega$		
V <sub>DD</sub> =4.2V, P <sub>o</sub> =0.4W, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8 $\Omega$				0.16		
V <sub>DD</sub> =3.6V, P <sub>o</sub> =0.4W, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8 $\Omega$				0.15		
$\eta$	效率	V <sub>DD</sub> =5.0V, P <sub>o</sub> =0.6W, f=1KHz, R <sub>L</sub> =8 $\Omega$		50		%
t <sub>ST</sub>	启动时间			200		ms

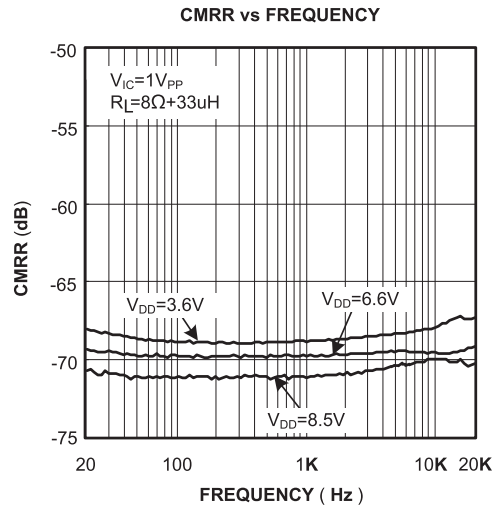
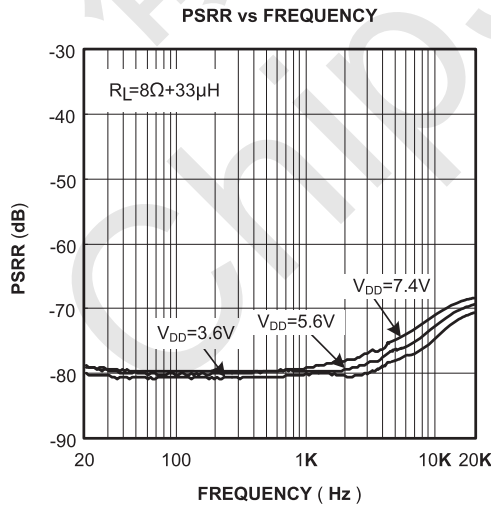
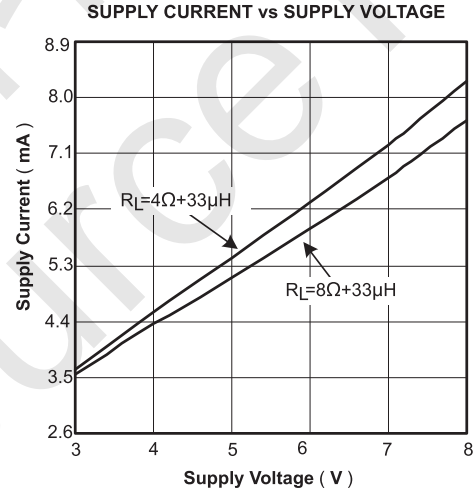
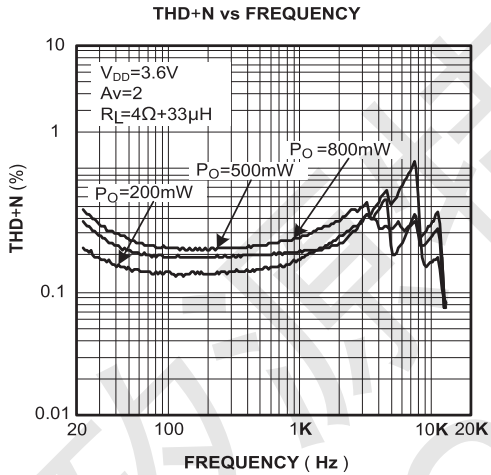
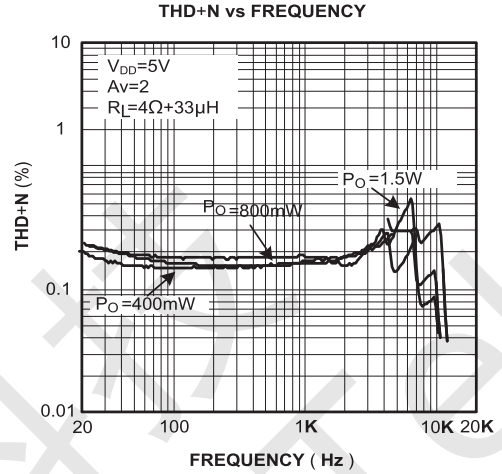
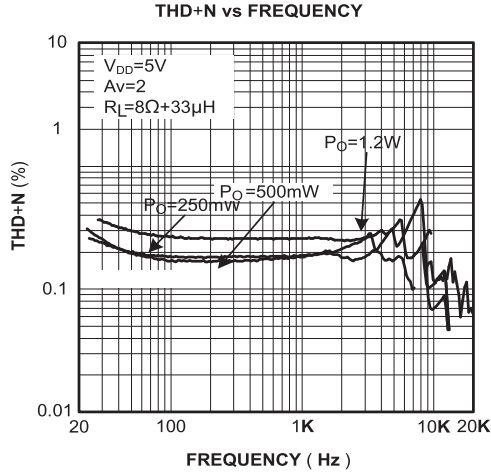


典型特征曲线  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ , Gain = 2 V/V,  $R_L = 8\ \Omega$  (D类模式, 除非特别说明)





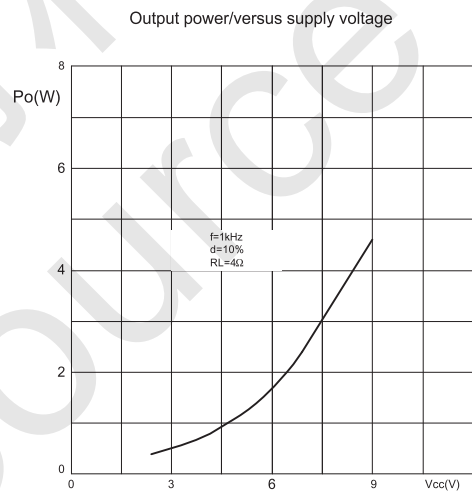
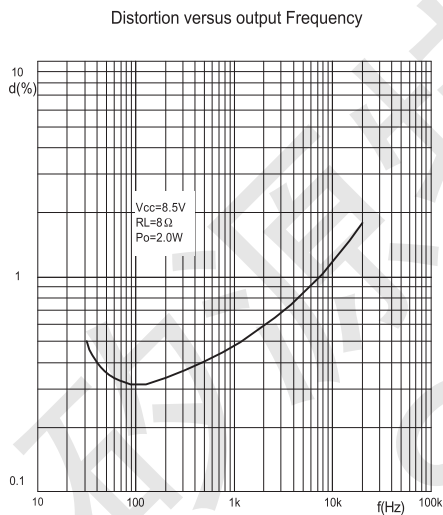
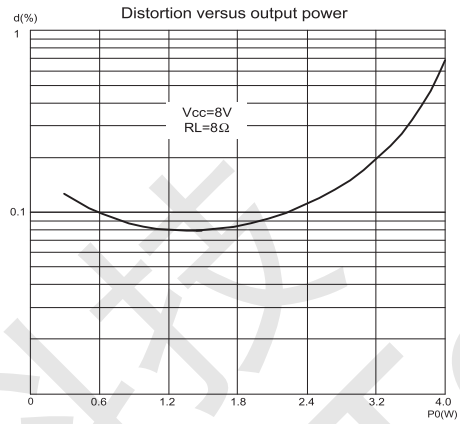
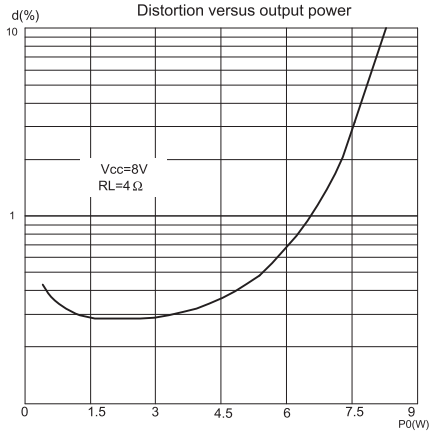
典型特征曲线  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ , Gain = 2 V/V,  $R_L = 8\ \Omega$  (D类模式, 除非特殊说明)







典型特征曲线  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ , Gain = 2 V/V,  $R_L = 8 \Omega$  (AB类模式, 除非特殊说明)

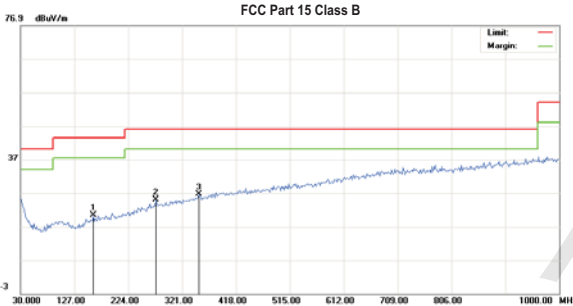






## 产品特性

CS8509E系列是一款超低EMI,8.0W,单声道,AB类D类可以切换音频功率放大器。在8.5V电源下,能够向4Ω负载提供8.0W的输出功率,并具有高达90%的效率。CS8509E D类模式采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量(如下图)。



EMI测试频谱图

CS8509E内置了过流保护,过热保护和欠压保护功能,这些功能保证了芯片在异常的工作条件下关断芯片,有效地保护了芯片不被损坏,当异常条件消除后,CS8509E有自恢复功能可以让芯片重新工作。

### 效率

输出晶体管的开关工作方式决定了D类模式放大器的高效率。在D类模式下输出晶体管就像是一个电流调整开关,切换过程中消耗的额外功率基本可以忽略不计。输出级相关的功率损耗主要是由MOSFET导通电阻与电源电流产生的I<sup>2</sup>R。CS8509E的效率可达90%。

### Pop & Click抑制

CS8509E系列内置专有的时序控制电路,实现全面的Pop & Click抑制,可以有效地消除系统在上电,下电,Wake up和Shutdown操作时可能会出现瞬态噪声。

### 保护电路

CS8509E在应用的过程中,当芯片发生输出管脚和电源或地短路,或者输出之间的短路故障时,过流保护电路会关断芯片以防止芯片被损坏。短路故障消除后,CS8509E自动恢复工作。当芯片温度过高时,芯片也会被关断。温度下降后,CS8509E可以继续正常工作。当电源电压过低时,芯片也将被关断,电源电压恢复后,芯片会再次启动。

### SD,ABD引脚设置

CS8509E通过SD,ABD两个管脚的电压控制实现芯片不同状态的设置,SD管脚设置芯片关断和开启功能,ABD管脚设置芯片处于AB和D类的工作模式。其逻辑状态如下表:

#### 工作模式

逻辑电压 管脚	高电平 (H)	低电平 (L)
SD	芯片开启	芯片关断
ABD	D类模式	AB类模式

### 去耦电容 (Cs)

CS8509E是一款高性能音频放大器,电源端需要加适当的电源供电去耦电容来确保其高效率 and 最佳的总谐波失真。同时为得到良好的高频瞬态性能,希望电容的ESR值要尽量的小,一般选择典型值为1uF的电容旁路到地。去耦电容在布局上应该尽可能的靠近芯片的V<sub>DD</sub>放置。把去耦电容放在与CS8509E较近的地方对于提高放大器的效率非常重要。因为器件和电容间的任何电阻或自感都会导致效率的降低。如果希望更好的滤掉低频噪音,则需要根据具体应用添加一个470uF或者更大的去耦电容。

### 输入电阻 (R<sub>in</sub>)

通过设定输入电阻可以设定系统的放大倍数,如下式:

$$\text{Gain} = \frac{500 \text{ k}\Omega}{R_{in}} \left( \frac{V}{V} \right)$$

两个输入电阻之间的良好匹配对提升芯片PSRR,CMRR以及THD等性能都有帮助,因此要求使用精度为1%的电阻。PCB布局时,电阻应紧靠CS8509E放置,可以防止噪声从高阻结点的引入。

### 输入电容 (C<sub>in</sub>)

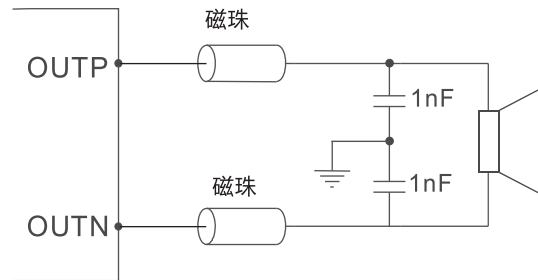
输入电阻和输入电容之间构成了一个高通滤波器,其截止频率如下式:

$$f_c = \frac{1}{(2\pi R_{in} C_{in})}$$

输入电容的值非常重要,一般认为它直接影响着电路的低频性能。无线电话中的喇叭对于低频信号通常不能很好的响应,可以在应用中选择比较大的f<sub>c</sub>以滤除217HZ噪声引入的干扰。电容之间良好的匹配对提升芯片的整体性能和Pop & Click的抑制都有帮助,因此要求选取精度为10%或者更小的电容。

### 磁珠和电容

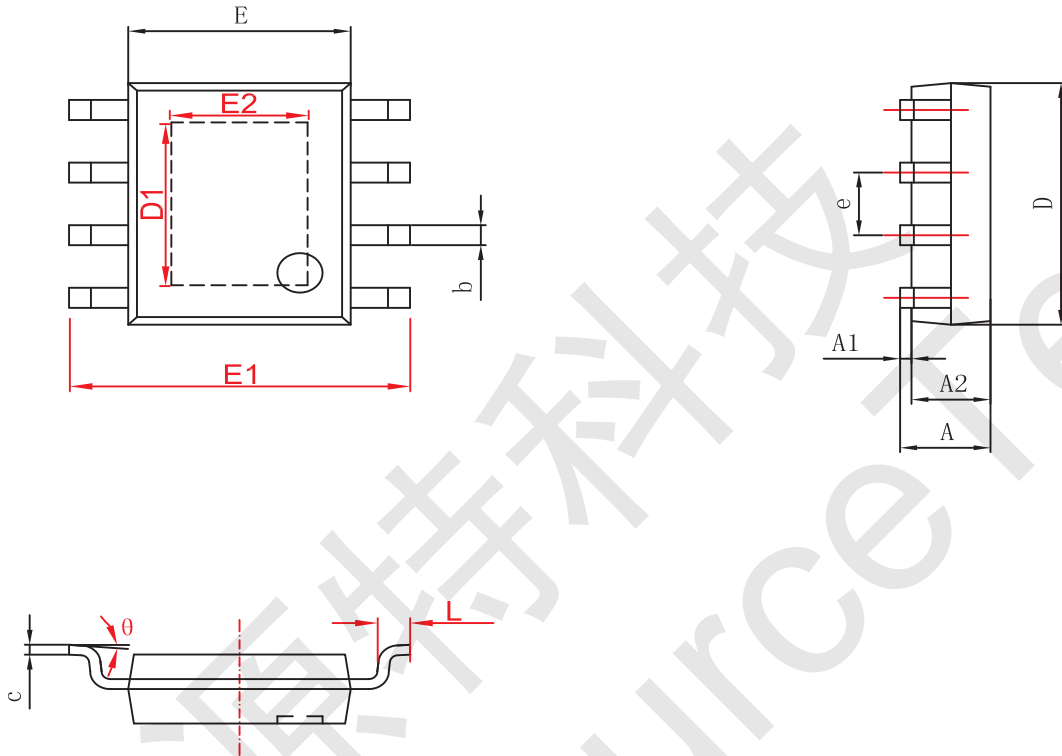
CS8509E在没有磁珠和电容的情况下,对于60cm的音频线,仍可满足FCC标准的要求。在输出音频线过长或器件布局靠近EMI敏感设备时,建议使用磁珠,电容。磁珠和电容要尽量靠近CS8509E放置。





封装信息

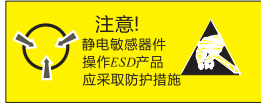
CS8509E ESOP8L



字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

Notes:

- (1) 所有尺寸都为毫米
- (2) 参考JEDEC MO-187标准



### MOS电路操作注意事项：

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止MOS电路由于受静电放电影响而引起的损坏：

- 操作人员要通过防静电腕带接地。
- 设备外壳必须接地。
- 装配过程中使用的工具必须接地。
- 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。